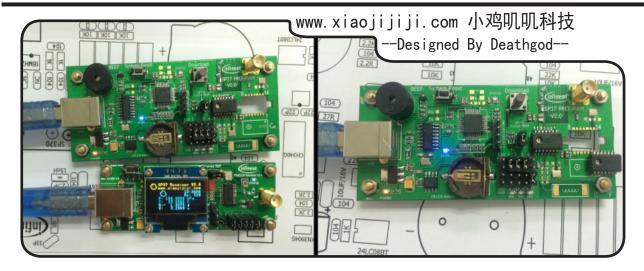
# SP37 Program V2.0 使用说明书

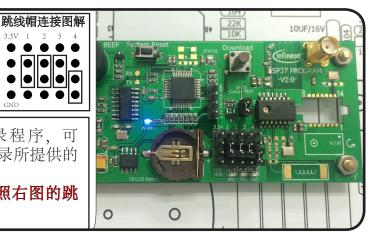


# 烧录程序至板载的 SP370

板载的 SP370 芯片, 气 压最大量程为 450kPa, 芯片未 上锁,可再次烧录,出厂默认 烧录的是 RF ALL V2.hex

通过 SP37 Program.exe 烧录程序,可 以烧录自己编写的程序,或者烧录所提供的 例子程序。

烧录板载的 SP370 需要按照右图的跳 线帽连接



# 烧录程序至外部 SP370 (IC 烧录座 -- 卡槽位置)

#### STEP1:

按照图示的跳线帽进行连接

#### STEP2:

将要烧录的 IC 调整到图示的方向, 避免 IC 引脚接反

#### STEP3:

将要烧录的 IC 进行翻转,轻压入 IC 卡槽 即可进行烧录

#### STEP4:

切换不同的 IC, 重复以上步骤。可进行量







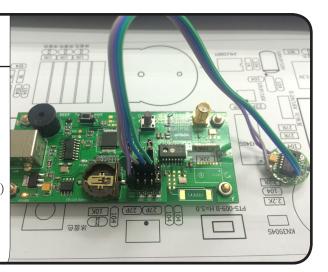


### 烧录程序至外部 SP370 SP370 已经焊接到板子上, 并且电路完整

	vcc	跳线帽连接图解	
PP0		3.3V 1 2 <u>3 4</u>	ı
	PP1		ı
			ı
	GND	$\bullet$	
			ı
	[	GND	١

按照右图所示进行接线(**小模块需取下电池**) **总共需要 4Pin VCC GND PP0 PP1** 

请尽量选择较短的连接线,线路太长可能会降低烧录的成功率。



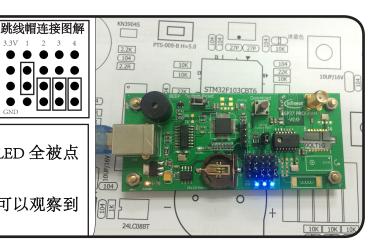
### 测试模式

按照右图的跳线帽进行连接

板载 3 颗用于测试的 LED 灯, 对应接在了板载 SP370 的 PP0 PP1 PP2 引脚上

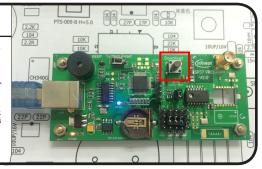
下载 01 例程 LED.hex 将观察到 LED 全被点亮

下载 02 例程的 LED\_FLASH.hex 可以观察到 LED 闪烁



# 离线烧录

- 1. 离线烧录功能需要 先通过 SP37 Program.exe 制作离线文件 (目标程序), 默认文件是 "RF\_ALL\_V2.hex"
- 2. 离线文件制作完成后,可通过图示按键进行离线烧录(无需电脑操作),蜂鸣器会反馈烧录结果。



## 备注说明:

- 1.SP37 Program.exe 软件无法打开的情况,请先安装 Microsoft .NET Framework (详情 SP37Program 错误异常处理 .pdf)
- 2. 串口无法打开的情况,请先安装 CH340G 串口驱动 (详情 SP37Program 错误异常处理 .pdf)
- 3. 不同的模式请严格按照不同的连接方式,不然会造成烧录失败。
- 4. 在以上所有模式中,请保持 "Current TEST" 跳线帽短接。
- 5. 离线烧录的时候,通过蜂鸣器反馈烧录结果。
  - " 哗一声 " --> 烧录成功 " 哗三声 " --> 烧录失败
  - "一声长响" --> 烧录失败 (开启了离线烧录次数限制,并且次数已用尽)